仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称半自动石蜡切片机 |
| 主要用途描述：病理切片制作 |
| 参数要求：**1**. 工作条件:工作电压：230V（±10%）/50Hz；工作温度：10℃～40℃；相对湿度：≤60%2. 技术参数2.1从切片精度来说，优先选择进口品牌；2.2进样方式：马达进样；\*2.3切片精度：0.5～100µm可精确切片；步进为：0.5-2µm，0.5µm步进；2-20µm，1µm步进；20-50µm，2µm步进；50-100µm，5µm步进；\*2.4修片功能：修片厚度0～750 µm任意可调；2.5刀架轨道：为双燕尾槽轨道系统2.6水平行程：不低于28mm；2.7样本垂直幅度：不低于60mm；2.8最大样本尺寸不低于50 x 50mm\*2.9操作控制面板：具有至少2个控制面板，确保设备在一个面板故障后不影响正常使用；2.10手轮：德国调教，轻便顺滑，手可以在不离开手轮的情况下，将其任意位置锁定；手轮采用全手轮配重系统，较少疲劳；\*2.11水平进样速度：至少3档可调；常规模式最高不低于600µm/s；高速模式不低于3000µm/s；2.12刀架：兼容宽/窄两种刀片，可直接进行切换，针对不同组织样本切出质量较好的切片；2.13具有按键式刀片弹出设计，更换刀片安全便捷； 2.14防护：红色护手可在所有工作情况下（更换刀片，水平移动刀架，修片及修片）提供防护；\*2.15回缩功能：自动回缩0～200µm可任意调节；2.16样本头位置记忆：大于2个记忆位置，实现辅助“一键式”自动对刀;2.17采用全手轮配重系统的切片方式，手轮更轻滑，减少操作疲劳；2.18 切片机顶部配置了可以储物的空间，方便切片时置物。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |